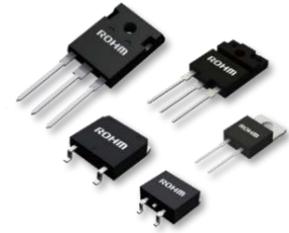


2019年度 インターンシップ募集要項



会社概要

本社所在地	〒615-8585 京都市右京区西院溝崎町21
設立年月日	1958(昭和33)年9月17日
資本金	86,969百万円(2019年3月現在)
売上高	398,989百万円(2019年3月期 連結)
従業員数	22,899人(2019年3月期 連結)
従事業務内容	半導体および電子部品の開発・製造・販売



～世界をリードするロームのパワー半導体～

募集要項

実習期間	2019年8月22日(木) ～ 2019年9月6日(金) 稼働12日
実習時間	【京都本社】 8時15分 ～ 17時15分(休憩60分含む) 【京都駅前】 8時30分 ～ 17時30分(休憩60分含む) 【横浜テクノロジーセンター】 8時30分 ～ 17時30分(休憩60分含む)
対象	4年制大学の学部(3年生)・修士(1年生)課程に在籍されている方。 工業高等専門学校の本科4年生または、専攻科1年生。 半導体に関心が高く、電気・電子・通信技術の基礎知識を持ち、回路設計に興味がある方、 または、機械・制御技術の基礎知識を持ち、設備設計や機構設計に興味のある方。
実習部署	研究開発部、LSI開発・生産技術部門、ディスクリート生産部門、モジュール生産部門、 生産システム部門、情報システム部門など。
実習内容 (昨年度実施例)	<ul style="list-style-type: none">・ センサからクラウド、AIにつながるIoTシステムの試作・ ワイヤレス給電(Qi規格)LSIの測定・実験・ 車載ランプLEDドライバLSIの理解とその応用・ LSI開発フローの体験と、DC/DCコンバータの理解・ MEMSプロセス・デバイス実習・ SiCパワーモジュールの熱抵抗評価・ GaNデバイスの動作評価および優位性の確認・ MOSFETの構造と特性、及びその評価方法MOSFET設計・評価・ LEDデバイスにおける高輝度化技術の開発・ 垂直多関節ロボットのティーチング省力化システム開発・ シングルボードコンピューターを使った自走式ロボットによる環境測定の基盤技術開発・ 大規模データベースとASP.netを利用したシステム開発の基礎
受入人数	技術系50名程度を予定(各テーマ1～2名程度)
受入条件	交通費 支給(弊社基準による) 食事 支給(昼食時は弊社食堂を利用) 日当 支給なし 宿泊 遠方の方のみ、宿泊施設を提供します。 ※自宅からの通勤時間が1時間半以上の方を対象とします。 制服 貸与(通勤時はスーツ) 保険 ロームにて傷害保険・賠償責任保険へ加入します。 ※選考(適性検査、面接)の上インターンシップへの参加の可否を判定いたします。
応募方法	下記URLよりエントリー受付 https://job.axol.jp/gs/i/rohm_21/entry/ エントリー後、エントリーシートをダウンロードし、選考会へご持参ください。

応募締切日 6月30日(日)(マイページでの選考会申し込みを締め切り予定)

お問い合わせ

ローム株式会社 人事部採用グループ夏期インターンシップ担当
〒615-8585 京都市右京区西院溝崎町21
TEL 0120-606-314
FAX 075-315-0159
E-MAIL whr@rohm.co.jp

ローム株式会社
<http://www.rohm.co.jp>